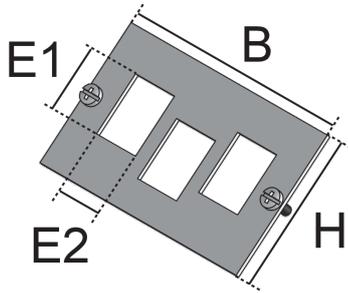


UDEP RMSC 3

Einbauplatine, Datentechnik

Bei den Bauelementen UDEP RMSC 3 handelt es sich um Einbauplatten aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platten werden in Datengeräteträger eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu 3 Snap-in-Datenjacks des Herstellers R&M. Die Einbauplatten sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und können mit dem Einbaumaß E1 von 19,5 mm und E2 von 14,9 mm erworben werden.



Artikel	H	B	E1	E2	Farbe	Datenjacks	Gewicht
UDEP-RMSC 3	46 mm	75 mm	19,5 mm	14,9 mm	SCHWARZ	3	0,014 kg

H: Höhe

B: Breite

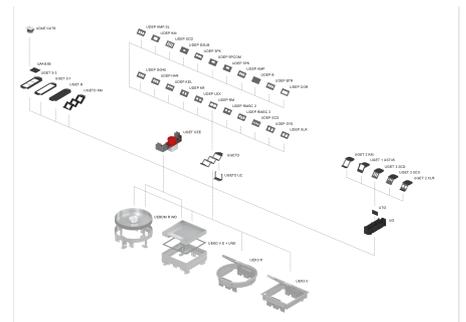
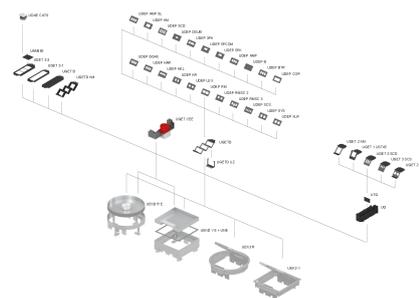
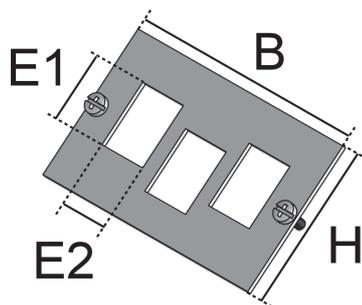
E1: Einbaumaß E1

E2: Einbaumaß E2

Datenjacks: max. Anzahl installierbarer Datenjacks

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

UGETD

